

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

450

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

17.04.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	335		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		4
A-RS-FR4-ML-0.71mm-018+018-TG150-HF	50200793	18 710 18	L2 L3	5
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	335		6
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		7
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		8
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	9

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1452 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik